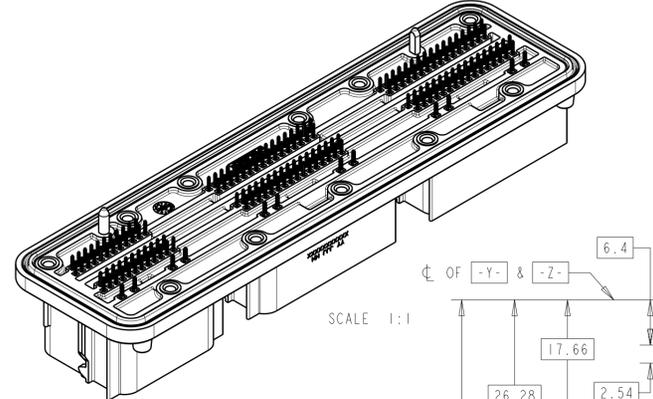
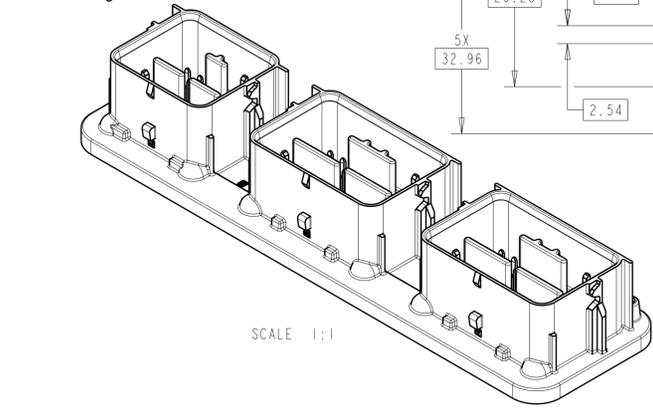


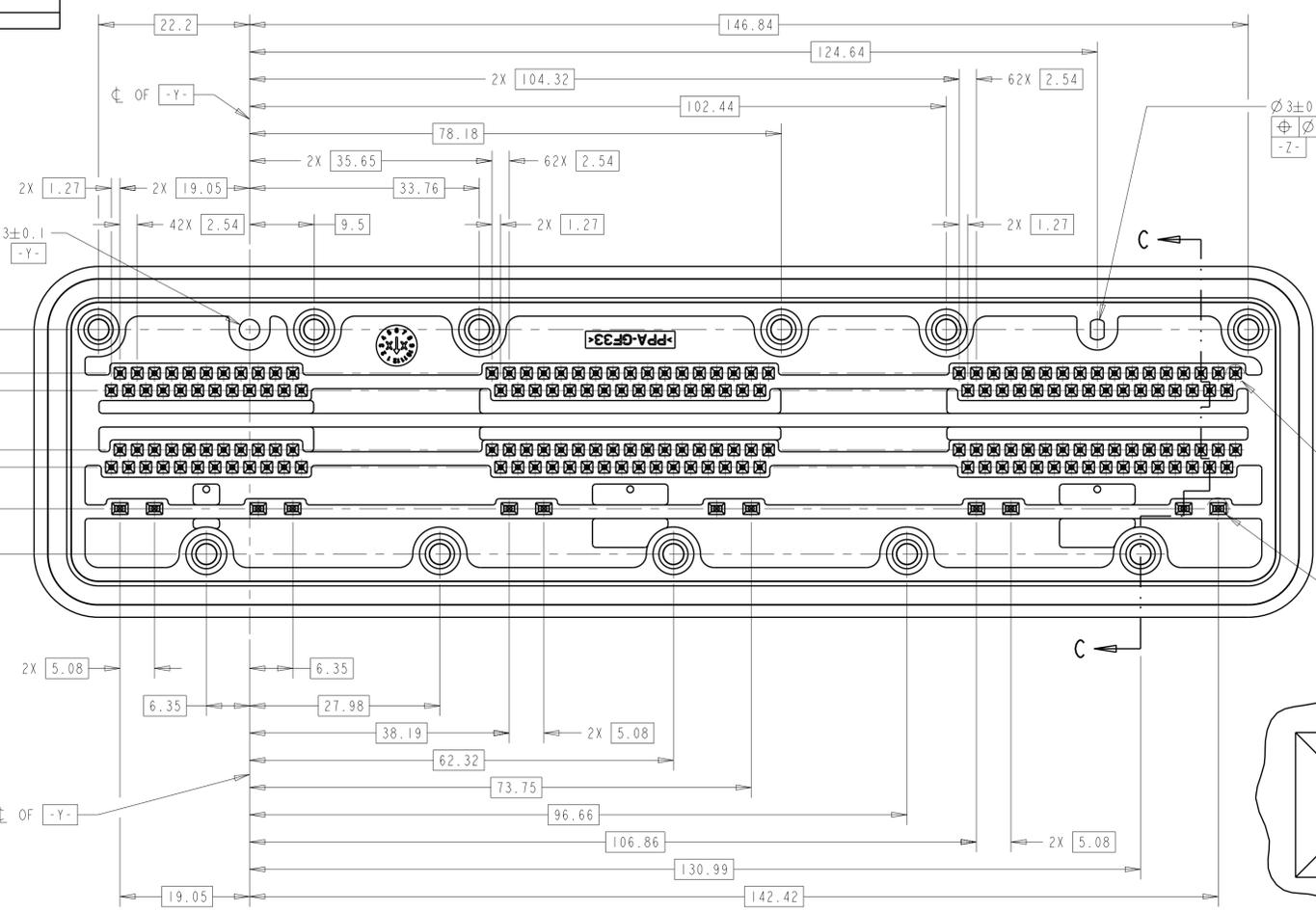
LOC	DIST	REV	DATE	BY	APPD
FX	00	A	27FEB2012	DD	CM



SCALE 1:1



SCALE 1:1



DETAIL E
SCALE 25:1
TYPICAL 178 PLACES

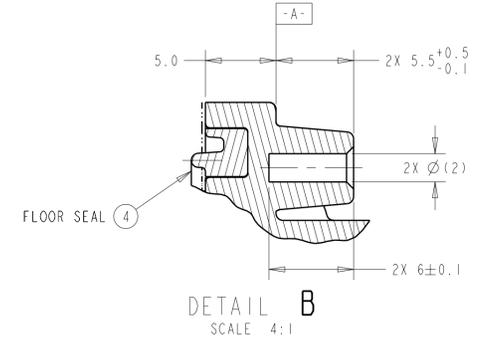
SEE DETAIL E

SEE DETAIL D

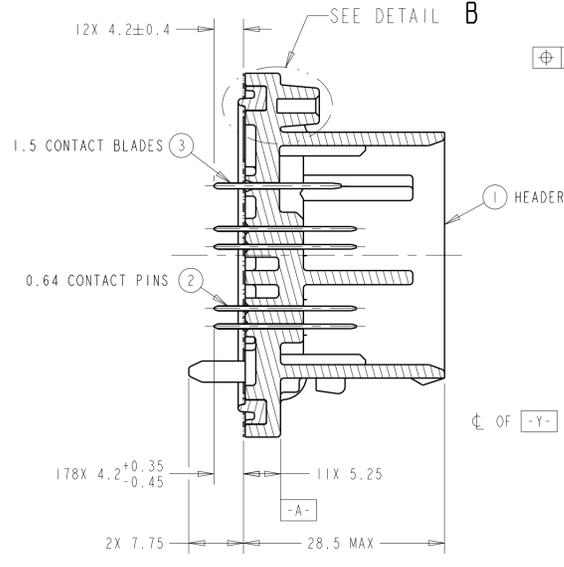
DETAIL D
SCALE 25:1
TYPICAL 12 PLACES

SECTION C-C

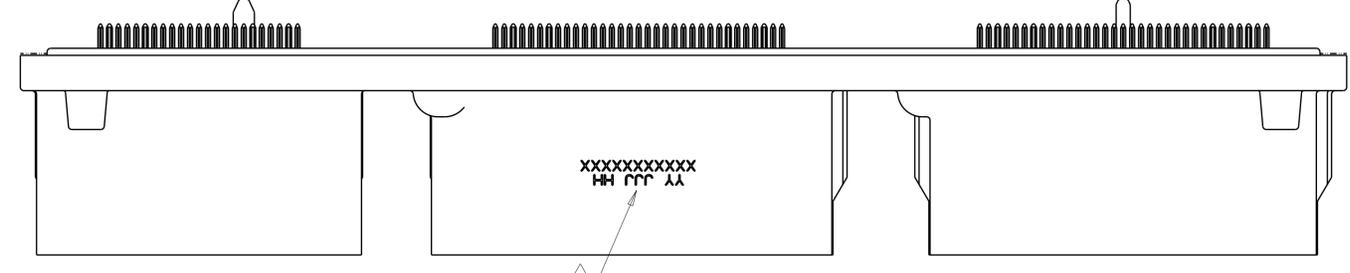
- 0.64 CONTACT:
MATERIAL: COPPER ALLOY
CONTACT AREA PLATING: >0.8µm Au OVER 2 - 3.5µm Ni.
SOLDER TAIL PLATING: 2.5 - 4µm Sn OVER 2 - 3.5µm Ni
 - 1.5 CONTACT:
MATERIAL: BRASS
PLATING: TIN THICKNESS 11 (0.0025-0.0040)
OVER NICKEL THICKNESS 11 (0.00125-0.00225)
ALL OVER.
 - MATERIAL: SILICONE
- 4 PRINT TRACEABILITY CODE (YY = TWO DIGIT YEAR, JJJ = JULIAN DAY, HH = TWO DIGIT MILITARY HOUR) AND PART NUMBER ON THE CENTER POCKET OPPOSITE THE LATCH.
- 5 CAVITY IDENTIFICATION.
- 6 TP 0.45 FUNCTIONAL GAGING 100% GAGED ONLINE PER CONTROL PLAN.



DETAIL B
SCALE 4:1



SECTION A-A



QTY	COLOR/FINISH	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM
1	GREEN	SEE NOTE 3	FLOOR SEAL	4
12	SEE NOTE 2	SEE NOTE 2	1.5 CONTACT BLADE	3
178	SEE NOTE 1	SEE NOTE 1	0.64 CONTACT PIN	2
1	BLACK	>PPA-GF33<	HEADER	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M-2009. TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±, 1 PLC ±0.3, 2 PLC ±0.10, 3 PLC ±, 4 PLC ±, ANGLES ±.

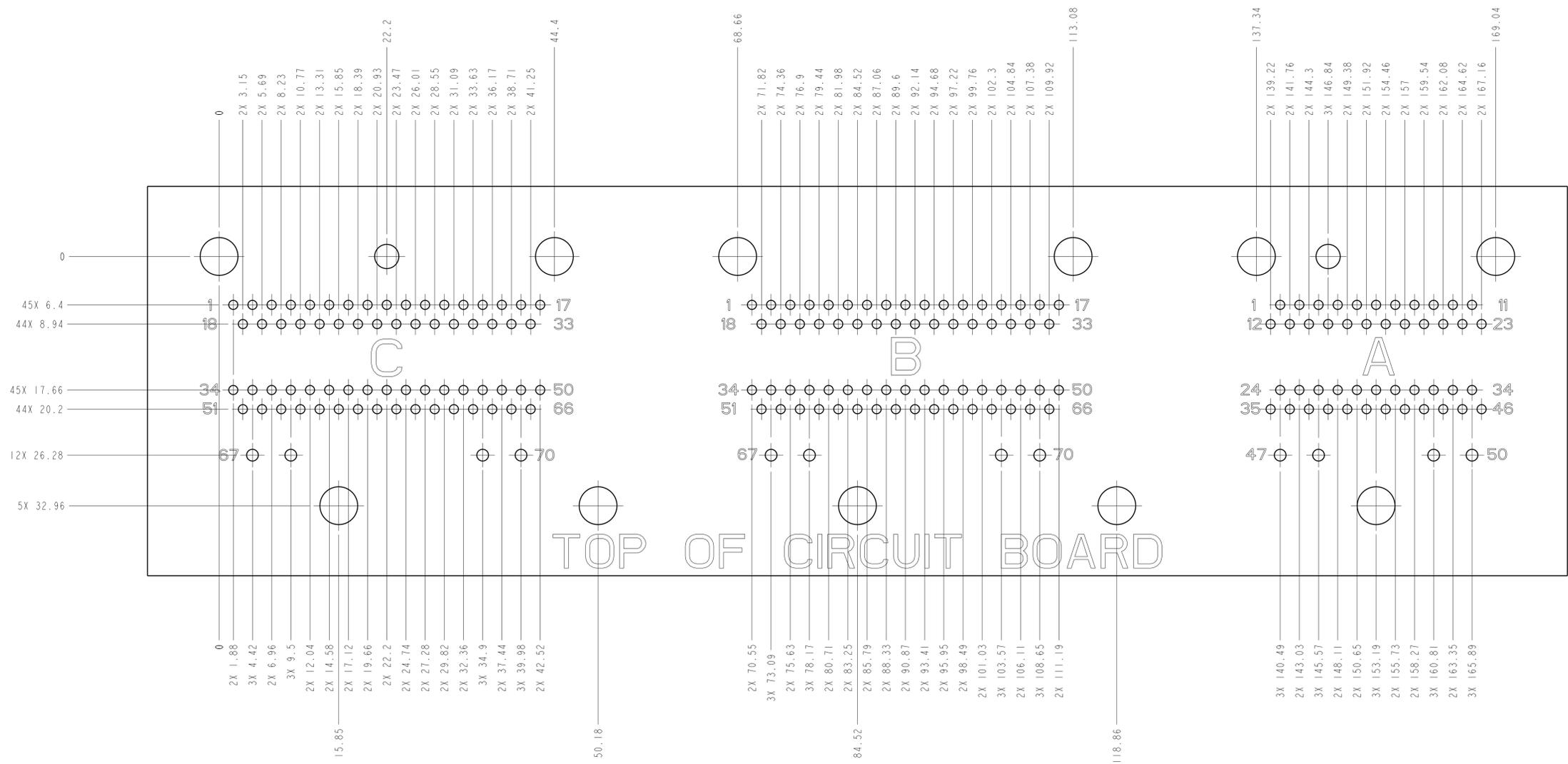
DATE: 27FEB2012
DWN: D. DRUMMOND
CHK: C. MARTIN
APPD: C. MARTIN

NAME: 190 WAY HEADER ASSEMBLY

SIZE: A1
CAGE CODE: 00779
DRAWING NO: 1438063

SCALE: 2:1
SHEET: 1 OF 2
REV: A

LOC	DIST	REV	DATE	BY	APPD
FX	00				
REVISIONS			DESCRIPTION	DATE	BY
-			SEE SHEET 1	-	-



TOP OF CIRCUIT BOARD

PCB LAYOUT
 SCALE 3:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN D. DRUMMOND	27FEB2012	TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK C. MARTIN	27FEB2012	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.10 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±°		APVD C. MARTIN	27FEB2012	NAME
MATERIAL SEE TABLE ABOVE		FINISH		PRODUCT SPEC
		WEIGHT		APPLICATION SPEC
		CUSTOMER DRAWING		SIZE CAGE CODE DRAWING NO. RESTRICTED TO
		SCALE 2:1 SHEET 2 OF 2 REV A		A1 00779 C=1438063

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9